

## **ECSEL Symposium**

**Bereich: IKT**

**Datum: 17.-18.06.2019**

**Ort: Bukarest, Rumänien**

**Veranstalter: ECSEL**

Am 6. Februar wurden die Ausschreibungen des Gemeinsamen Unternehmens "Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)" für 2019 gestartet. Ausführliche Informationen mit den jeweiligen Abgabefristen zu allen Ausschreibungen finden Sie unter <https://www.ecsel.eu/calls/calls-2019> (<https://www.ecsel.eu/calls/calls-2019>) .

Die Modalitäten rund um Antragstellung, Projektbewertung und -auswahl werden in dem am 13. Februar aufgezeichneten Webir <https://www.ecsel.eu/calls/calls-2019#information-webinar> (<https://www.ecsel.eu/calls/calls-2019#information-webinar>) ausführlich erläutert.

Ergänzende Informationen für deutsche Antragsteller finden Sie im ECSEL JU Work Plan 2019 im Kapitel "Germany" und im BMBF-Fachportal für Elektronikforschung unter <https://www.elektronikforschung.de/foerderung/europaeische-foerderung/ecsel> (<https://www.elektronikforschung.de/foerderung/europaeische-foerderung/ecsel>)

Um weitere Informationen direkt von den Mitarbeitern der Europäischen Kommission zu erhalten, Kontakte zu potenziellen Projektpartnern zu knüpfen und sich Ergebnisse laufender ECSEL-Projekte anzuschauen, eignet sich das ECSEL Symposium, welches vom 17.-18. Juni 2019 in Bukarest stattfindet.

Veranstaltung: [hier](https://www.ecsel.eu/symposium-2019) (<https://www.ecsel.eu/symposium-2019>)